第 7 部門第 2 区分

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2002-532889 (P2002-532889A)

(43)公表日 平成14年10月2日(2002.10.2)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I			テーマコード(参考)
H01G	7/06		H01G	7/06		5 J O O 6
H01P	1/20		H01P	1/20	Z	

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 30 頁)

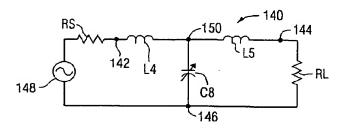
			小明八 1 開發正明八 八 (工 () 又/
(21)出願番号	特願2000-587403(P2000-587403)	(71)出願人	パラテック マイクロウェーブ インコー
(86) (22)出願日	平成11年12月9日(1999.12.9)		ポレイテッド
(85)翻訳文提出日	平成13年6月11日(2001.6.11)		アメリカ合衆国 メリーランド州 21045
(86)国際出願番号	PCT/US99/29230		コロンピア オークランド・ミルズ・ロ
(87)国際公開番号	WO00/35042		ード 6935-エヌ
(87)国際公開日	平成12年6月15日(2000.6.15)	(72)発明者	セングプタ,ルイーズ,シー
(31)優先権主張番号	60/111, 888		アメリカ合衆国 メリーランド州 21912
(32)優先日	平成10年12月11日(1998.12.11)		ウォーウィック ニュー・ヘブン・ブー
(33)優先権主張国	米国(US)		ルバード 12
		(74)代理人	弁理士 加藤 紘一郎
			鳥 教育に続く

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 誘電パラクタを備えた電気的チューナブルフィルタ

(57) 【要約】

本発明は、入力接続点と、出力接続点と、入力接続点及び出力接続点に接続され、インダクタに接続された電圧制御型チューナブル誘電パラクタを含む少なくとも1つの回路枝路とより成る電圧制御型チューナブルフィルタを提供する。この電圧により、チューナブルフィルタは、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタ、バンドパスフィルタ、またはパンドストップフィルタのうちの1つとして構成できる。このパラクタは、組み込み直流プロッキングキャパシタを備えることができる。



【特許請求の範囲】

٠.

【請求項1】 入力接続点、出力接続点、及び入力及び出力接続点に電気的 に結合された回路枝路より成り、回路枝路は、インダクタに接続された電圧制御 型チューナブル鉄管バラクタを備えているチューナブルフィルタ。

【請求項2】 チューナブルフィルタは、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタ、バンドパスフィルタまたはバンドストップフィルタのうちの1つより成る 請求項1のチューナブルフィルタ。

【請求項3】 バラクタは、組み込み直流プロッキングキャパシタを備えている請求項1のチューナブルフィルタ。

【請求項4】 フィルタは、ベッセル、バターワース、チェビチェフ、エリプティカルフィルタのうちの1つである請求項1のチューナブルフィルタ。

【請求項5】 電圧制御型チューナブル誘電バラクタは、

第1の誘電定数を有し、ほぼ平らな表面を備えた基板と、

基板のほぼ平らな平面上に位置し、第1の誘電定数よりも大きい第2の誘電定数を有するチューナブル誘電体層と、

チューナブル誘電体層の、基板のほぼ平らな衰面とは反対側の表面に位置する 第1及び第2の電極とより成り、

第1及6第2の電極は臘痛され、その間にギャップが形成されている請求項1 のチューナブルフィルタ。

【請求項6】 電圧制御型チューナブル誘電バラクタはさらに、

ギャップにおいて絶縁材料を有する請求項5のチューナブルフィルタ。

【請求項7】 チューナブル誘電体層は、約100よりも大きい誘電率を有する請求項5のチューナブルフィルタ。

【請求項8】 基板は、約30未満の誘電率を有する請求項5のチューナブルフィルタ。

【請求項9】 チューナブル誘電体層は、約20万至約2000の範囲内の 誘電率と、約10V/μmのバイアス電圧で約10%万至約80%の範囲内のチューナビリティを有する請求項5のチューナブルフィルタ。

【請求項10】 基板は、MgO、アルミナ、LaAIO₃、サファイアま

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の背景】

本発明は一般的に電子フィルタに関し、さらに詳細には、チューナブルバラクタを有するフィルタに関する。

[0002]

電子フィルタは、無線(RF)及びマイクロ波回路に広く用いられている。チューナブルフィルタは、回路性能を著しく改善し、それらの回路を単純化する。無線用アナログチューナブルフィルタには2つのタイプがよく知られているが、その1つは、通常ダイオードバラクタにより電気的にチューニングされるものと、機械的チューナブルフィルタは、寸法が大きく、低速度で、重いという欠点を有する。従来型半導体バラクタダイオードによりチューニングされるフィルタは、エネルギー取扱い能力がバラクタの相互変調による制約により低く、これにより所望以外の周波数で信号が発生するという問題がある。この相互変調は、制御電圧に対する従来型半導体バラクタの非常に非線形的な応答により生ずる。

[0003]

無線回路用のチューナブルフィルタはよく知られており、かかるフィルタの例として、米国特許第5、917、387;5、908、811;5、877、123;5、869、429;5、752、179;5、496、795;及び5、376、907号に記載されたものがある。

[0004]

バラクタは、チューナブルフィルタにチューナブルキャパシタとして使用することができる。現在常用されるパラクタは、シリコンとGaAsをベースとしたダイオードである。これらのパラクタの性能は、容量比Cmax/Cmin、周波数範囲、及び特定の周波数範囲における良さの指数またはQファクタ(1/tan δ)により決まる。周波数が最大2GHzのこれら半導体パラクタのQファクタは通常、非常に良好である。しかしながら、周波数が2GHzを越えると、これらのパラクタのQファクタは急速に劣化する。これらパラクタの10GHzにおける

たはセラミックのうちの1つである請求項5のチューナブルフィルタ。

【請求項11】 チューナブル誘電体層は、

チューナブル誘電体厚膜、

チューナブル誘電体バルクセラミック、及び

チューナブル誘電体薄膜のうちの1つより成る請求項5のチューナブルフィルタ。

【請求項12】 チューナブル誘電体は、チューナブル誘電体層の第1の方向にRF信号を通過させるためのRF入力及びRF出力を有し、ギャップは第1の方向にほぼ垂直な第2の方向に延びている請求項5のチューナブルフィルタ。

Qファクタは通常、約30にすぎない。

[0005]

超伝導素子と共に電圧制御素子として薄膜強誘電体セラミックを用いるバラクタが記載されている。例えば、米国特許第5、640、042号は、担持基板層と、この基板上に付着された高温超伝導層と、金属層上に付着された薄膜強誘電体層と、薄膜強誘電体層上に付着された複数の金属導電手段とより成る薄膜誘電体バラクタを開示しており、これら複数の金属導電手段はチューニング装置のRF伝送ラインと電気的接触関係にある。超伝導素子と共に強誘電体素子を用いる別の制御可能なキャパシタは、米国特許第5、721、194号に開示されている。

[0006]

本出願人による1999年10月15日付け米国特許出願第09/149、126号(発明の名称:"Voltage Tunable Varactors And Tunable Devices Including Such Varactors")は、室温で動作する電圧制御型チューナブルバラクタと、かかるバラクタを備えた種々の装置を開示している。本出願人による1999年11月4日付け米国特許出願第09/434、433号(発明の名称:"Ferroelectric varactor With Built-In DC Blocks")は、組み込み直流ブロッキングキャバシタを備えた電圧制御型チューナブルバラクタを開示している。これらのバラクタは、室温で動作してチューナブルなキャバシタンスを与える。

[0007]

相互変調積が少なく、超伝導に必要な温度よりも高い温度において無線周波数で動作可能なチューナブルフィルタが要望されている。

[0008]

【発明の概要】

本発明は、入力接続点、出力接続点、及び入力及び出力接続点に電気的に結合された回路核路より成り、この回路核路にインダクタに接続された電圧制御型チューナブル誘電パラクタを備えた田電圧制御型チューナブルフィルタを提供する。電圧制御型チューナブルフィルタは、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタ、パンドパスフィルタまたはパンドストップフィルタのうちの1つとして使用でき

る。バラクタは、組み込み直流ブロッキングキャパシタを備えてもよい。

[0009]

好ましい実施例において、本発明の電圧制御型チューナブル誘電バラクタは、 第1の誘電定数を有し、ほぼ平らな要面を備えた基板と、基板のほぼ平らな平面 上に位置し、第1の誘電定数よりも大きい第2の誘電定数を有するチューナブル 誘電体層と、チューナブル誘電体層の、基板のほぼ平らな装面とは反対側の表面 に位置する第1及び第2の電極とを有する。第1及ら第2の電極は離隔され、そ の間にギャップが形成されている。電極に印加されるバイアス電圧は、入力と出 力の間のバラクタのキャパシタンスを変化させる。

[0010]

本発明は、誘電体の電圧により可変のキャパシタによりチューニングされる無 緑周波数(RF)電気的チューナブルフィルタを提供する。

[0011]

【好ましい実施例の詳細な説明】

まる。図1及び2のバラクタの強誘電体層は、チタン酸バリウムーストロンチウム、BaxSr1-xTiO3(BSTO)、BSTO及び種々の酸化物、又は種々のドーパントを添加したBSTO複合物のような薄膜、厚膜または塊状強誘電体より成る。これら全ての材料は、低い損失正接を示す。この説明の目的で、約1.0GHz乃至約10GHzの範囲内の周波数で作動させるためには、損失正接は約0.0001乃至約0.001の範囲内にある。約10GHz乃至約20GHzの範囲内の周波数で作動させるためには、損失正接は約0.001乃至約0.01の範囲内にある。約20GHz乃至約30GHzの範囲内の周波数で作動させるためには、損失正接は約0.005乃至約0.02の範囲内にある。

[0016]

電極は、所定の幅のギャップを含む任意の機何学的形状で形成可能である。本 発明に示すバラクタの容量を調整するに必要な電流は、通常、1 μ A 未満である 。好ましい実施例の電極材料は金である。しかしながら、銅、銀またはアルミニ ウムのような他の導体を用いてもよい。金は耐腐蝕性を有し、R F 入力及び出力 に容易に接着できる。銅は高い導電率を有し、通常は、接着のために金を、また は半田づけのためにニッケルを被覆する。

[0017]

図1及び2は、単一の層より成るチューナブルな塊状、厚膜状または薄膜状態 電体の上において平らな電極が所定のギャップを形成するように離隔された平らな電圧制御型チューナブルバラクタを示す。電圧を印加すると、チューナブル誘電体のギャップを横切る方向に電界が発生し、これによりバラクタの容量が全体的に変化する。ギャップの幅は、要求される性能に応じて $5~\mu$ m乃至 $5~0~\mu$ mの範囲内にある。

[0018]

かかるパラクタは室温で動作し、約1 G H z 乃至約4 0 G H z の周波数範囲内で作動されると、Q ファクタが約5 0 乃至約1 0 。0 0 0 の範囲内となる。ギャップの距離が1 0 及び2 0 μ m、周波数が3、1 0 及び2 0 G H z で測定したパラクタの容量(p F)及び損失正接(tan δ)を、図 3 a 、3 b 及び 3 c に示す。② 3 a 、3 b 及び 3 c に示すデータに基づき、バラクタのQ ファクタはほぼ以

型的なDCバイアス電圧、例えば、約5万至約300ボルトの範囲の電圧を印加されると100よりも大きい誘電率を有する。電極18と20の間には、編gのギャップ22が形成されている。このギャップの幅は、最小の容量Cminに対する最大の容量Cminに対する最大の容量Cminの比率Cminを増加させ且つデバイスのQファクタを増加させるために最適化する必要がある。ギャップの幅は、バラクタのパラメータに対して最も大きな影響を与える。最適幅gは、デバイスが最大の比率Cminと最小の損失正接とを有する幅により決まる。

[0012]

制御可能な電圧源24は、ライン26及び28により電極18及び20に接続されている。この電圧源は、強誘電体層にDCバイアス電圧を供給して該層の誘電率を制御するために使用する。バラクタはまた、RF入力30と、RF出力32とを有する。RF入力及び出力はそれぞれ、半田づけまたはボンド接続により電極18及び20に接続される。

[0013]

バラクタは、幅が $5-50\mu$ m未満のギャップを用いる。強誘電体層の厚さは、約 0.1μ mから約 20μ mの範囲内にある。ギャップ内のシーラント34は、ギャップにアークを発生させないようにして高電圧の印加を可能にする高い絶縁破壊強度を持つ任意の非導電性材料でよい。好ましい実施例において、このシーラントはエポキシまたはポリウレタンでよい。

[0014]

ギャップの長さしは、電極の端部36及び38の長さを変えることにより調整できる。この長さの変化は、バラクタの容量に大きな影響を及ぼす。ギャップの長さは、このパラメータに対して最適化される。ギャップの幅が一旦選択されると、容量はこの長さしの線形関数となる。望ましい容量を得るためには、長さしを実験的に、あるいはコンピュータによるシミュレーションで決定することがでまる。

[0015]

チューナブル強誘電体層の厚さも、容量比Cmax/Cminに大きな影響を与える。強誘電体層の最適厚さは、最大の容量比Cmax/Cminが得られる厚さにより決

下の通りである。3GHzで200、10GHzで80、また20GHzで45 -55である。これとは対照的に、GaAsの半導体ダイオードバラクタの典型 的なQファクタは、2GHzで175、10GHzで35、さらに高い周波数で は一段と低いものとなる。従って、10GHzに等しいかそれより高い周波数で は、本発明のバラクタの方が非常に良好なQファクタを有する。

[0019]

添付図面を参照して、図4及び5は、米国特許出願第09/434、433号に記載された組み込み直流ブロッキングキャパシタを有するバラクタ組立体40の頂面図及び断面図である。バラクタ組立体40は、ほぼ平らな頂部表面44を有する基板42を備えている。チューナブル誘電体層46は、基板の頂部表面に隣接位置する。金属電極48及び50は、誘電体層の頂部上に位置する。電極48、50は突出部52、54を備えるように形成されている。これら突出部の端部は、チューナブル誘電体層の表面上でギャップ56を形成する。電極48、50及びチューナブル誘電体層46は、協働してチューナブルキャパシタ84を形成する。チューナブルキャパシタの容量は、電極48、50へバイアス電圧を印加することにより変化させることができる。

[0020]

好ましい実施例において、基板 4 2 は、比較的低い誘電率の材料で形成されている。本発明の目的のために、低い誘電率は約30未満の誘電率である。好ましい実施例のチューナブル誘電体層16は、約20万至約2000の範囲内の誘電率と、約10V/μmのバイアス電圧で約10%万至約80%の範囲のチューナビリティーを有する材料により構成されている。チューナブル誘電体層は、チタン酸バリウムーストロンチウム、BaxSrl-xTiOs (BSTO) (xが0から1の範囲にある)、またはBSTO複合セラミックである。かかるBSTO複合物の例には、これらに限定されないが、BSTO-MgO、BSTO-MgAI204、BSTO-CaTiOs、BSTO-MgTiO3、BSTO-MgSrZrTiO6及びこれらの組合せがある。誘電キャバシタの誘電体薄膜は、スクリーンプリンティング、レーザアブレーション、金属一有機溶液付着、スパッタリングまたは化学的蒸着法により付着させることができる。1つの好ましい実施例

のチューナブルな暦は、例えば5ボルト乃至300ボルトの範囲内の典型的な直流バイアス電圧を印加されると100よりも大きい誘電率を有する。ギャップの幅は、最小容量 Cminに対する最大容量 Cminの比率(Cmin)を増加させ、且つデバイスの良さの指数(Q)を増加させるように最適化する必要がある。このギャップの幅は、バラクタのパラメータに対して最も大きな影響を与える。最適幅 g は、デバイスが最大の比率 Cminと最小の損失正接を有する幅により決まる。

[0021]

制御可能な電圧源58は、ライン60、62により電極48、50に接続されている。この電圧源は、誘電体層に直流パイアス電圧を供給して、該層の誘電率を制御するために使用される。パラクタ租立体はさらに、基板42のほぼ平らな要面に隣接して、チューナブル誘電体層46の両側に配設された第1及び第2の非チューナブル勝電体層64、66を有する。電極48は、非チューナブル層64の頂部表面の一部の上を延びる。電極68は、電極48と68の間にギャップ70が形成されるように非チューナブル層64の頂部表面に隣接配設されている。電極48、68及び非チューナブル層64は、協働して第1の直流ブロッキングキャパシタ72を形成する。パラクタ租立体はまた、RF入力80とRF出力82を有する。

[0022]

電程74は、電極50と74の間にギャップ76が形成されるように非チューナブル層66の頂部表面に隣接配設されている。電極50、74及び非チューナブル層66は、協働して第2の直流ブロッキングキャパシタ78を形成する。直流ブロッキングキャパシタの誘電体薄膜は、スクリーンプリンティング、レーザアブレーション、金属一有機溶液付着、スパッタリングまたは化学的蒸着法により付着することができる。

[0023]

RF入力80は、電極68に接続されている。RF出力82は、電極74に接続されている。RF入力及び出力は、半田付けまたはボンデイングにより電極68、74にそれぞれ接続される。直流ブロッキングキャパシタ72、78の非チ

と、入力接続点110及び出力接続点114に接続され、キャパシタC3を介してノード116に結合されている。並列接続のキャパシタC6及びインダクタL3より成る共振器106は、ノード120と、入力接続点110及び出力接続点110及び出力接続点110ほ接続され、キャパシタC5を介してノード118に結合されている。さらに、共振器106は、キャパシタC7を介して出力接続点112に結合されている。このフィルタは、本実施例では、図1及び2または図4及び5に従って構成されたバラクタC2、C4及びC6によりチューニングされる。共通接続点110、114は、アースに接続してもよい。

[0027]

好ましい実施例において、チューナブルキャパシタのバイアス電圧が 0 ボルトである場合、キャパシタ C 1 及び C 7 は 5. 6 p F であり、キャパシタ C 3 及び C 5 は 0. 4 8 p F、キャパシタ C 2 及び C 6 は 8. 0 p F、キャパシタ C 4 は 1 3. 1 p F、インダクタ L 1、L 2、L 3 は 5 0 0 n H である。フィルタの入力及び出力は、5 0 Ω にマッチングされている。図 8 は、図 7 のフィルタの滅衰を示すグラフ 1 2 2 であり、キャパシタ C 2、C 4 及び C 6 は種々のバイアス電圧で作動される電圧制御型チューナブルバラクタである。曲線 1 2 4、1 2 6、1 2 8、1 3 0、1 3 2 は、装 1 に示す種々のバイアス電圧におけるフィルタの滅衰を示す。

[0028]

2	受 1 /	ベラクタバイ	アス電圧
曲線	C2バイアス	C4バイアス	C6バイアス
124	0	0	0
126	180	80	180
128	400	160	400
130	600	210	600
132	700	500	700

図9は、本発明により構成されたローパスフィルタの概略図である。図9において、ローパスフィルタ140は、入力接続点142、出力接続点144及び共通接続点146を有する。RF信号源148は、フィルタにRF信号を供給する

ューナブル誘電体層 6 4、6 6は、B S T O 複合物のような高い誘電定数を持つ 材料で形成されている。直流ブロッキングキャパシタ 7 2、7 8は、直流パイア スをバラクタ組立体の外側から隔離するために、チューナブルキャパシタ 8 4 と 直列に電気的に接続されている。2 つの直流ブロッキングキャパシタ 7 2、7 8 の容量を増加させるために、電極は、図 4 に示すような交差指型(interdigital) 構成を有する。図 6 は図 4 及び 5 のパラクタの機略図であり、この構造により形成された3 つのキャパシタを示す。

[0024]

好ましい実施例のパラクタは、 $5-50\mu$ mのギャップ幅を用いることができる。チューナブル誘電体層の厚さは、約0.1 μ m乃至約 20μ mの範囲内にある。ギャップ内には、絶縁破壊電圧を増加させるために、シーラントを挿入することができる。このシーラントは高い誘電体絶縁強度を有する任意の非導電材料でよく、ギャップにアークを発生させずに高電圧を印加するのを可能にする。一例として、エボキシまたはポリウレタンがある。

[0025]

本発明は、電子的チューナブルRFフィルタにおいて、図1、2、4及び5に示すような室温でチューナブルな誘電体バラクタを利用する。本発明の集中素子フィルタとしては、ベッセル、バターワース、チェビチェフ、エリプティカルまたは他の方法により設計されたローパスフィルタ、ハイパスフィルタ、バンドパスフィルタまたはバンドストップフィルタがあるであろう。

[0026]

図7は、本発明に従って構成したパンドパスフィルタ100の概略図である。このキャパシタ結合型LCフィルタ回路(容量結合タンク回路と呼ばれることが多い)は、互いに容量結合された複数の共振器102、104、106と、入力接続点108、110及び出力接続点112、114を有する。さらに詳説すると、共振器102は、並列接続のキャパシタC2とインダクタL1とにより構成されて、ノード116と入力接続点110及び出力接続点114に接続され、またキャパシタC1を介して入力接続点108に結合されている。同様に、並列接続のキャパシタC4及びインダクタL2より成る共振器104は、ノード118

。抵抗RSはフィルタの入力インピーダンスを表わす。抵抗RLにより表される 負荷は、出力接続点144と共通接続点146の間に接続されている。インダク タL4及びL5は、入力接続点142と出力接続点144の間に直列に接続されている。キャパシタC8で表されるチューナブルバラクタは、共通接続点146 と、インダクタL4とL5の間のノード150の間に接続されている。

[0029]

図10は、バラクタに種々のバイアス電圧を印加して作動された、図9に示すフィルタの損失を示すグラフである。図10のグラフを構成するための実施例では、RS=RL=50 Ω 、L4=L5=217nH、0ボルトのバイアスでC8=133.8pFである。曲線156と152はそれぞれ、0ボルトのバイアスにおける挿入損失及び反射損失を表わす。曲線158と154は、500ボルトのバイアス電圧における挿入損失及び反射損失を表わず。

[0030]

図11は、本発明により構成したハイパスフィルタの概略図である。図11において、ハイパスフィルタ160は、入力接続点162、出力接続点164、共通接続点166を有する。RF個号源168は、フィルタへRF個号を供給する。抵抗RSはフィルタの入力インピーダンスを表わす。抵抗RLで要される負荷は、出力接続点164と共通接続点166の間に接続されている。キャパシタC9及びC10により表わされるチューナブルフィルタは、入力接続点162と出力接続点164の間に直列に接続されている。インダクタL6は、共通接続点166と、キャパシタC9とC10の間のノードとの間に接続されている。

[0031]

図12は、バラクタに種々のバイアス電圧を印加して作動させた、図11のフィルタの損失を示すグラフである。図11の回路を構成するための実施例において、RS=RL=10 Ω 、L6=52.6 nH、0ボルトバイアスでC9=C10=32.4 pFである。曲線172、176は、0ボルトのバイアス電圧における挿入損失と反射損失をそれぞれ表わし、曲線174、178は、600ボルトのバイアス電圧における挿入損失と反射損失をそれぞれ表わす。

[0032]

図13は、本発明により構成したバンドストップフィルタ180の観略図である。図13において、このバンドストップフィルタ180は、入力接続点182、出力接続点184、共通接続点186を有する。RF信号源188は、フィルタへRF信号を供給する。抵抗RSは、フィルタの入力インピーダンスを要わす。抵抗RLにより要わされる負荷は、出力接続点184と共通接続点186との間に接続されている。並列接続のインダクタL7とキャパシタC11で要わされるバラクタとより成る第1の回路枝路192は、入力接続点182とノード190との間に接続されている。並列接続のインダクタL8とキャパシタC12で要わされるバラクタとより成る第2の回路枝路194は、出力接続点184とノード190との間に接続されている。直列接続のインダクタL9と、キャパシタC13により表わされるバラクタとより成る第3の回路枝路196は、共通接続点186とノード190との間で接続されている。

[0033]

図14は、バラクタ種々のバイアス電圧を印加して作動させた、図13のフィルタの損失を示すグラフである。図13の回路を構成するに用いた実施例では、RS=RL=50Q、L7=L8=7.83nH、L9=1457nH、0ボルトのバイアス電圧でC11=C12=899pF、0ボルトのバイアス電圧でC13=4.83pFである。曲線198と202は、0ボルトのバイアス電圧における挿入損失及び反射損失をそれぞれ表わし、曲線200と204は、500ボルトのパイアス電圧における挿入損失と反射損失をそれぞれ表わす。

[0034]

本発明による集中素子のフィルタは、ベッセル、バターワース、チェビチェフ、エリプティカルまたは他の方法により設計することが可能である。バンドパス、ローパス、ハイパス及びバンドストップフィルタの例を提示した。組み込み直流ブロックキャパシタを有する誘電バラクタは、フィルタにおいてチューナブル素子として用いることができる。所定の寸法の低損失(tan &<0.02)誘電体を用いることにより、図1、2、4及び5のバラクタは、例えば3ギガヘルツよりも高い周波数で高レベルで作動できる。

[0035]

[図3a]

図3 a は、種々の動作周波数及びギャップ幅における本発明の電圧制御型チューナブルバラクタの容量及び損失正接を示すグラフである。

(⊠3ь)

図3b、種々の動作周波数及びギャップ幅における本発明の電圧制御型チューナブルバラクタの容量及び損失正接を示すグラフである。

[Ø] 3 c.)

図3 c は、種々の動作周波数及びギャップ幅における本発明の電圧制御型チューナブルバラクタの容量及び損失正接を示すグラフである。

[図4]

図4は、米国特許出願第09/434、433号に記載した組み込み直流ブロッキングキャパシタを備えた平らなバラクタ組立体の頂面図である。

図5

図5は、図4の線5-5に沿うバラクタ組立体の断面図である。

[図6]

図6は、図4及び図5のバラクタの概略図である。

【図7】

図7は、本発明により構成したチェビチェフ・バンドパスフィルタの一例を示す機略図である。

[図8]

図8は、バラクタへ種々のバイアス電圧を印加して作動させて図7で示すフィルタの滅表を示すグラフである。

[2] 9]

図9は、本発明に従って構成したローパスフィルタの概略図である。

図10

図10は、バラクタに種々のバイアス電圧を印加して作動させた図9のフィルタの損失を示すグラフである。

図11】

図11は、本発明により構成したハイパスフィルタの概略図である。

図1、2、4及び5の誘電パラクタは、高速且つ高Q、そして高い電力取扱い 能力、さらに重要なことに、小さい相互変調並積で作動する。誘電パラクタを用いるフィルタは、特に、高い電力取扱い能力、低い相互変調更、また従来のパラクタでは不可能であった容量範囲をカバーできるという特徴点において、半導体ダイオードチューニング型フィルタと比べると侵れた性能を有する。

[0036]

好ましい実施例において、誘電材料を用いるパラクタは、従来型ダイオードパラクタより一段と高い容量で作動可能である。これにより、集中素子としてのキャパシタを用い、従来のパラクタでは不可能であった性能を有し、コンパクトで電子的チューニング可能なフィルタを構成することができる。組み込み直流ブロックキャパシタを備えた、またはかかるブロックキャパシタを持たない、低損失で、チューナビリティが高い誘電パラクタを本発明で利用することができる。組み込み直流ブロック誘電パラクタは、直流ブロック挿入損失を減少させ、フィルタの設計においてその使用を容易にする。加えて、本発明のチューナブル誘電パラクタは、無線電力取扱い能力が高く、電力消費率及びコストが低い。

[0037]

従って、本発明は、誘電バラクタを用いることにより、RF周波数範囲で動作する高性能の電気的チューナブルフィルタを提供する。本発明は多くの実用的用途を有し、当業者であれば、図示説明したデバイスの他の多くの変形例及び設計変更を、本発明の精神および範囲から逸脱することなく想到できることが明らかであろう。本発明を現在において好ましいと思われる実施例について説明したが、かかる実施例の種々の変形例及び設計変更は、特許請求の範囲により規定される本発明の範囲から逸脱することなく構成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は、本発明の好ましい実施例に利用できる米国特許出願第09/149、 126号に記載の平らな電圧制御型チューナブルバラクタの頂部平面図である。 ----

図2は、図1の線2-2に沿うバラクタの断面図である。

[四12]

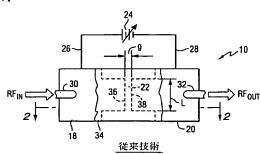
図12は、バラクタに種々のバイアス電圧を印加して作動させた図11のフィルタの損失を示すグラフである。

【図13】

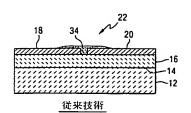
図13は、本発明に従って構成したバンドストップフィルタの概略図である。 【図14】

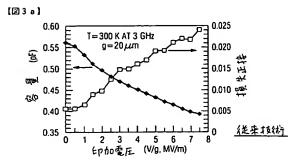
図14は、バラクタに種々のバイアス電圧を印加して作動させた図13の損失 を示すグラフである。

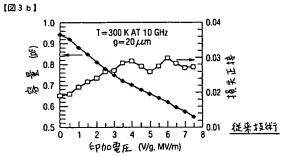
[図1]

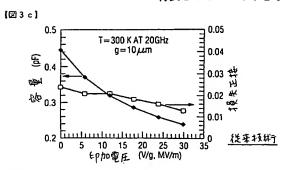


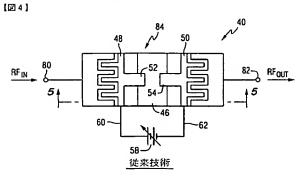
[図2]

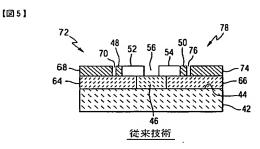


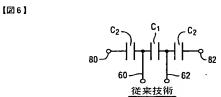


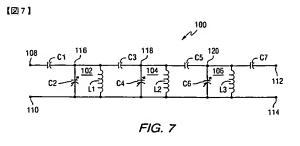


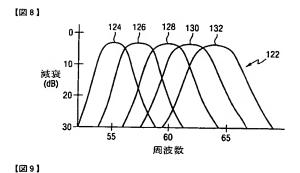


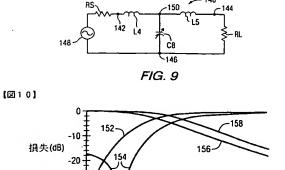




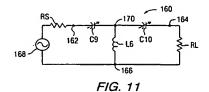




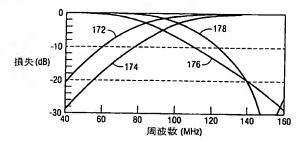




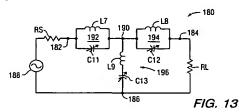
w 60 周波数 (MHz) 【図11】



[図12]



[図13]



【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書

【提出日】平成12年11月30日(2000.11.30)

【手統補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力接続点(142)、出力接続点(144)、及び入力及 び出力接続点に電気的に結合され、チューナブルキャパシタ(C8)を有する回 路枝路より成り、

チューナブルキャパシタ(C 8)は、室温で作動可能な電圧制御型チューナブル誘電パラクタより成るチューナブルフィルタ(1 4 0)。

【請求項2】 チューナブル誘電バラクタ(10)は、

第1の誘電定数を有し、ほぼ平らな表面(14)を備えた基板(12)と、 基板のほぼ平らな平面上に位置し、第1の誘電定数よりも大きい第2の誘電定数を有するチューナブル誘電体層(16)と、

チューナブル誘電体層の、基板のほぼ平らな装面とは反対側の装面に位置する 第1及び第2の電極(18、20)とより成り、第1及ら第2の電極は離隔され 、その間にギャップが形成されている請求項1のチューナブルフィルタ。

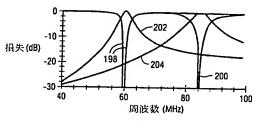
【請求項3】 チューナブル誘電体層(16)は、チタン酸パリウムーストロンチウムより成る請求項2のチューナブルフィルタ。

【請求項4】. チューナブル誘電体層(16)は、BSTO-MgO、BSTO-MgAl₂O₄、BSTO-CaTiO₃、BSTO-MgTiO₃、BSTO-MgSrZrTiO₅及びこれらの組合せの1つより成る請求項2のチューナブルフィルタ。

【請求項5】 さらに、ギャップに絶縁材料 (34) を有する請求項2のチューナブルフィルタ。

【請求項6】 チューナブル誘電体層(16)は、約100よりも大きい誘

[2]14]



電率を有する請求項2のチューナブルフィルタ。

【請求項7】 基板は、約30未満の誘電率を有する請求項6のチューナブルフィルタ。

[請求項 8] チューナブル誘電体層 (1 6) は、約20乃至約2000の 範囲内の誘電率と、約10 V / μ m のバイアス電圧で約10%乃至約80%の範 囲内のチューナビリティを有する請求項2のチューナブルフィルタ。

【請求項10】 フィルタは、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタ、バンドパスフィルタまたはバンドストップフィルタのうちの1つより成る請求項1のチューナブルフィルタ。

【請求項11】 バラクタは、組み込み直流ブロッキングキャパシタを備えている請求項1のチューナブルフィルタ。

【讃求項12】 フィルタは、ベッセル、バターワース、チェビチェフ、エリプティカルフィルタのうちの1つである讃求項1のチューナブルフィルタ。

【請求項13】 チューナブル誘電体層(16)は、

チューナブル誘電体厚膜、

チューナブル誘電体バルクセラミック、及び

チューナブル誘電体薄膜のうちの 1 つより成る請求項 2 のチューナブルフィルタ

【請求項14】 チューナブル誘電体 (16) は、チューナブル誘電体層の 第1の方向にRF信号を通過させるためのRF入力及びRF出力を有し、ギャッ プは第1の方向にほぼ垂直な第2の方向に延びている請求項5のチューナブルフィルタ。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】 超伝導素子と共に電圧制御素子として薄膜強誘電体セラミックを用いるパラクタが記載されている。例えば、米国特許第5.640,042 号は、担持基板層と、この基板上に付着された高温超伝導金属層と、金属層上に付着された薄膜強誘電体層と、薄膜強誘電体層上に付着された複数の金属導電手段とより成る薄膜誘電体パラクタを開示しており、これら複数の金属導電手段はチューニング装置のRF伝送ラインと電気的接触関係にある。超伝導素子と共に強誘電体素子を用いる別の制御可能なキャパシタは、米国特許第5.721、194号に開示されている。

Koyrev A. et al.の論文"Ferroelectric Films: Nonlinear Properties And A pplications in Microwave Devices", IEEE MTT-S International Microwave Sy mposium Digest, U.S., New York, 1988は、マイクロ波における強誘電体薄膜の関連技術を表わしている。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】 本出願人による1999年10月15日付け米国特許出願第09/149, 126号<u>(対応する公開公報W00024079号)</u> (発明の名称:"Voltage Tunable Varactors And Tunable Devices Including Such Varactors") は、室温で動作する電圧制御型チューナブルバラクタと、かかるバラクタを備えた種々の装置を開示している。本出願人による1999年11月4日付け米国特許出願第09/434、433号<u>(対応する公開公報W00028613号)</u> (発明の名称:"Ferroelectric varactor With Built-In DC Blocks") は、組み込み直流ブロッキングキャパシタを備えた電圧制御型チューナブルバラクタを開示している。これらのバラクタは、室温で動作してチューナブルなキャパシタンスを与える。

フロントページの続き

EP(AT, BE, CH, CY, (81)指定国 DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ , CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, K E, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, C R, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI , GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, K Z, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA , MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, S K, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG , UZ, VN, YU, ZA, ZW

- (72)発明者 ストウェル、スティーブン、シー アメリカ合衆国 メリーランド州 21045 コロンビア ウォンダリング・ウェイ 9525
- (72)発明者 ズー、ヨングフェイアメリカ合衆国 メリーランド州 21044コロンビア リベンデル・レーン 5275スイート 6
- (72)発明者 セングプタ、ソンナス アメリカ合衆国 メリーランド州 21912 ウォーウィック ニュー・ヘブン・ブー ルバード 12
- (72)発明者 チウ、ルナ、エイチアメリカ合衆国 メリーランド州 21009アビングドン ブッシュ・コート 3929
- (72)発明者 ザング、クシュバイアメリカ合衆国 メリーランド州 21044コロンビア リベンデル・レーン 5275スイート 6
- F ターム(参考) 5J006 HD07 JA02 JA03 JA04 LA11 MA08 NA04 NA05 NB07 NC02 NE16 PA03 PB04

【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH REPOR	T	Inte .ational Ap	Micetion No
			PCT/US 99	
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H01P1/20			
According to	mtemetional Patent Classification (IPC) or to both national dessifie	estion and IPC		
	SEARCHED			
IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classifical HO3H HO1G HO1P	ion symbols)		
Documental	ion searched other than minimum documentation to the extent that	Buch documents are Inck	in the fields s	earched
Bectonica	ata base consulted during the unternational search (name of data be	ase and where pradical	search terms used	0
	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levent passages		Relevant to daim No.
X	WO 94 13028 A (SUPERCONDUCTING CO TECHNOLOGIES, INC.) 9 June 1994 (1994-06-09)	DRE		1,2,4
	page 5, line 16 - line 25 page 7, line 8 - line 16 page 26, line 12 -page 27, line 2 page 32, line 12 -page 33, line 1 20,21,29	? L; figures		
Y A				5,11,12 9
	-	-/		İ
			Ì	
X Funn	er documents are listed in the continuation of box C.	χ Palent family π	embers are Ested i	n annex.
* Special cal	egories of cited documents :	<u> </u>		
"A" document	of defining the general state of the art which is not tred to be of particular retevance	"T" later document public or priority data and clied to understand	not in contilct with t	ne application but
filing da		invention "X" document of particular carried be considered.	id nevel or cannot l	be considered to
citation		involve an inventive "Y" document of particular	step when the doc ir relevance; the ci	ument is taken alone
orner it	nt referring to an oral discipaure, use, exhibition or leans nt published prior to the international filing date but	document is combin ments, such combin in the art.	196 With one or moi	e other such docu-
later (N		"&" document member o		
	February 2000	Date of mailing of th 10/02/20		reth respons
Name and m	eiling address of the ISA Furnment Palant Office PR 5818 Colombian 2	Authorized officer		
	European Patient Office, P.B. 5518 Patentisan 2 NL = 2280 HV Ribwijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Den Otte	r, A	

page I of 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Into...dional Application No PCT/US 99/29230

0.00		PCT/US 99/29230
Category '	alion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Catebory .	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	KOZYREV A ET AL: "FERROELECTRIC FILMS: NONLINEAR PROPERTIES AND APPLICATIONS IN MICROWAVE DEVICES" IEEE MTT-S INTERNATIONAL MICROWAVE SYMPOSIUM DIGEST, US, NEW YORK, NY: IEEE, 1998, pages 985-988, XP000822132 ISBN: 0-7803-4472-3 figure 1	5,11,12
	GEVORGIAN S SET AL: "ELECTRICALLY CONTROLLED HTSC-FERROELECTRIC COPLANAR WAVEGUIDE" IEE PROCEEDINGS: MICROWAVES. ANTENNAS AND PROPAGATION, GB, IEE, STEVENAGE, HERTS, vol. 141, no. 6, PART H, 1 December 1994 (1994-12-01), pages 501-503, XP000484786 ISSN: 1350-2417 page 502, right-hand column, line 31 - line 35; figures 1,2A	7,8,10
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 2, 30 January 1998 (1998-01-30) & JP 09 270338 A (TOKIN CORP.), 14 October 1997 (1997-10-14) abstract	1
A	US 5 496 796 A (SATYENDRANATH) 5 March 1996 (1996-03-05) the whole document	1

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

1

page 2 of 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

	momation	on	potent	family	members	
--	----------	----	--------	--------	---------	--

PCT/US 99/29230

Patent document cited in search report			Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
W	0 9413028	A	09-06-1994	US AU AU	5472935 A 680866 B 5897394 A	05-12-1995 14-08-1997 22-06-1994	
				CA EP	2150690 A 0672308 A	09-06-1994 20-09-1995	
				FI JP	953834 A 8509103 T	14-08-1995 24-09-1996	
				us	5694134 A	02-12-1997	
				US US	5721194 A 5589845 A	24-02-1998 31-12-1996	
J	P 09270338	A	14-10-1997	NONE	****		
U	S 5496796	Α	05-03-1996	US	5900390 A	04-05-1999	

Form PCT/ISA/210 (patient family amount (Judy 1992)